



平成 30 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies
 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 方 永 義
 コード番号 3445 東証第一部
 問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 鈴 木 正 行
 電 話 03-5709-7685

合弁会社設立に関するお知らせ（開示事項の経過報告）

当社は、平成 29 年 12 月 1 日付「北京有色金属研究総院及び福建倉元投資有限公司との合弁会社設立による有研半導体材料有限公司の連結子会社化に関するお知らせ」にて、合弁契約を締結した旨ご連絡していましたが、この度公表時点において、「予定」としていた事項が確定いたしましたので、開示事項の経過として、下記のとおりお知らせいたします。

1. 合弁会社の概要等

合弁会社の中国当局による審査が続いておりましたが、この度認可を受けたことにより、当社の出資が完了し、合弁会社が設立・事業運営が開始されております。

(1) 名 称	北京有研 RS 半導体科技有限公司 (当初の社名である「北京有研 RS 半導体材料有限公司」より変更)
(2) 所 在 地	北京市順義区林河工業開発区
(3) 代表者の役職・氏名	方 永義 (董事長、当社代表取締役社長兼務)
(4) 事 業 内 容	半導体硅材料の開発及び販売。半導体関連設備及び材料の開発及び販売。技術移転、技術相談、技術サービス、輸出入業務
(5) 登 録 資 本	138,602,900 US ドル (約 150 億円) ※
(6) 会 社 設 立 完 了 日	2018 年 1 月 23 日
(7) 払 込 完 了 日	2018 年 1 月 30 日
(8) 決 算 期	12 月期
(9) 持 分 比 率	当社 : 45%、GRINM : 49%、福建倉元 : 6%

※1 US ドル=108.81 円 (平成 30 年 1 月 29 日時点)

2. 今後の見通し

平成 30 年 12 月期連結業績予想に与える影響については現在精査中でございます。精査完了次第、当社グループ連結決算見込みに関しまして、速やかに開示いたします。なお、合弁会社の各年度の事業計画における売上高・営業利益の数値については、平成 29 年 12 月 1 日付で開示しております『中国プライムウェーハ事業に関する合弁会社設立について』の P. 15 をご覧ください。

以 上